



正札史上初のラベルコンテスト開催！

正札

Shofuda LABEL CONTEST !

ラベコン

HERE COMES A NEW CHALLENGER!!

正札ラベルコンテスト1/14より応募開始！

応募部門：①レタープレス印刷部門（平圧式凸版印刷機）

箔押し・エンボス加工も含む

②レタープレス印刷部門（輪転または間歇式凸版印刷）

箔押し・エンボス加工も含む

③オフセット印刷部門

箔押し・エンボス加工も含む

④デジタル印刷部門（インクジェット・レーザープリンタ他）

⑤アイデア開発部門（機能性・新規性・創造性をアピールする作品）

応募作品：自由課題とする。応募作品が難しい会社は全日シールラベルコンテストで使用した規定課題データを使用、アレンジして提出する事（HPよりダウンロード）

応募方法：規定のエントリーシート（Excel）を正札 HP からダウンロードし、必要事項を記入の上、下記へ郵送してください。

郵送先：〒110-0014 東京都台東区北上野2-25-4 東京都正札シール印刷協同組合事務局「正札ラベルコンテスト」係

日程：コンテスト募集公開日 2020年1月上旬

メーリングリスト・FAXで募集開始致します。

受付開始：2020年1月14日（火）

応募締切：2020年2月28日（金）正札事務局に必着

主催：東京都正札シール印刷協同組合

〒110-0014 東京都台東区北上野2-25-4 TEL 03 (3844) 8826 FAX 03 (5828) 8797

賞品総額  
27万円  
(商品券)

東京都正札シール印刷協同組合